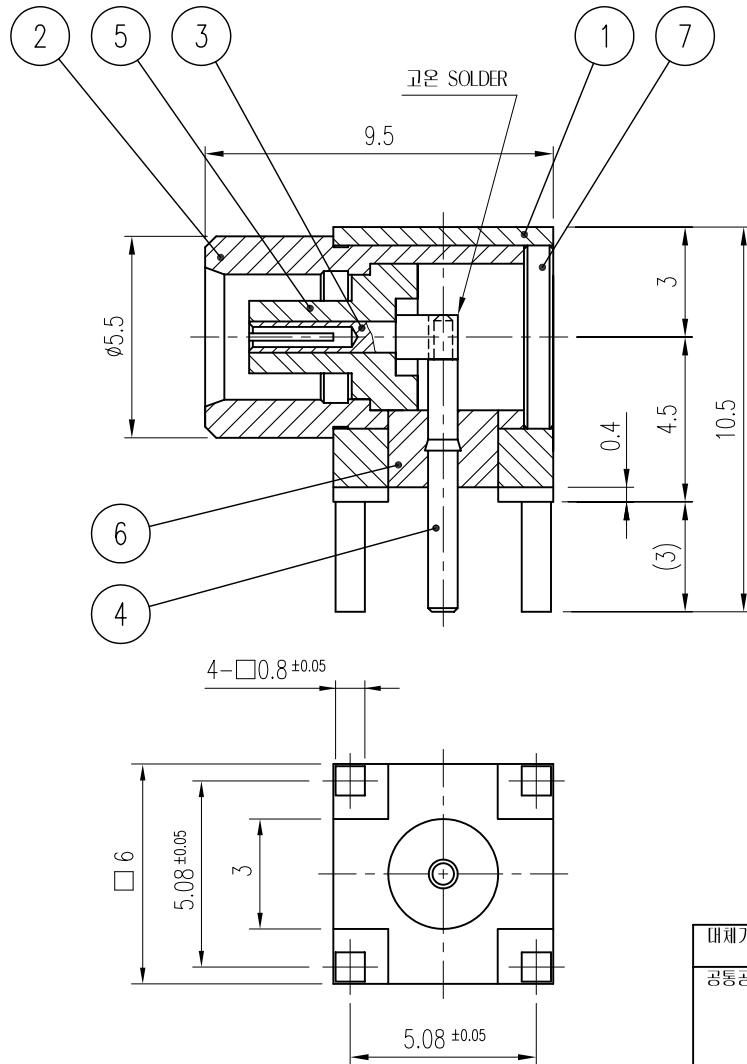


ST	개정											수 정 내 용				
												부호	내 용	수정자	승인자	년 월 일
ST(기준)											1	품질 개선 (문서번호:12765-200008-073)	정 흥 세	김 기 영	2000. 9. 16.	
ST(개선)																



ELECTRICAL DATA

1. IMPEDANCE : 75Ω NOMINAL
2. V.S.W.R. : 1:1.5 MAX. AT 2GHz
3. INSULATION RESISTANCE : 1000MΩ
4. CONTACT RESISTANCE : CENTER CONTACTS 5.0mΩ
OUTER CONTACTS 1.0mΩ

ENVIRONMENTAL DATA

1. TEMPERATURE RANGE : -55°C ~ +125°C

주 기

1. CONTACT간 납땜시 고온 납땜 할 것. (220°C 이상)

7	COVER	1	MBsBD	Gold Plate	DCO00023-15/1 (L1003)
6	INSULATOR	1	TEFLON		DIN00022-N/1 (H1010)
5	INSULATOR	1	TEFLON		DIN00071-N/1 (H1017)
4	CONTACT	1	MBsBD	Gold Plate	DCT00024-15/1 (E1008)
3	CONTACT	1	BeCu	Gold Plate	DCT00031-1345/1 (E1006)
2	BODY	1	MBsBD	Gold Plate	DBD00063-135/1 (D1015)
1	사각 BODY	1	MBsBD	Gold Plate	DBD00050-135/1 (D1014)

대체가능재질	품번	품 명	수량	재 질	표면처리	비 고
공통공차 .* ±0.1 .** ±0.05	년월일	2000. 9. 16.				
재질	승인					
열처리	감도					
보호피막처리	재도					
	작성부서	연 구 소				
	적도	5/1	단위	mm	총량	

KJ COMTECH
RF & MICROWAVE
TECHNOLOGY
Tel : 82-32-347-8015
Fax : 82-32-347-8017

MCX-J-LB

A4 도번 **CN00061-7/1**
K313-666-000